

中科银河芯技术 GXHT30

温湿度传感器

1 基本性能

- 全温湿度范围校准和温度补偿数字输出
- 宽电源电压范围，从2.0V到5.5V
- I²C 接口，通信速度高达1MHz
- 两个用户可选择的地址
- GXHT30典型精度为±3%RH 和±0.3°C
- 单芯片集成温湿传感器
- 高可靠性和长期稳定性
- 测量0-100%范围相对湿度
- 测量-45°C~130°C范围内温度
- 集成16位高精度ADC
- 测量时间低至2.5ms

2 应用场景

- 通信设备
- 光伏储能
- 消费电子
- 冷链运输
- 智能家居
- 智慧农业



图 1 GXHT30 芯片效果图

3 芯片概述

GXHT30是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体传感器。它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及MEMS工艺设计平台开发完成。在硅基CMOS晶圆上集成高灵敏度MEMS湿敏元件，从而可以减少多芯片信号传输的干扰，降低芯片面积，提高封装可靠性。

它有两个供用户选择的I²C地址，I²C通信速度高达1MHz，芯片采用小型化DFN封装，外形尺寸2.5mm x 2.5mm，高度为0.9mm，这使得GXHT30可以集成在各种应用场合。此外，2.0V~5.5V的宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。

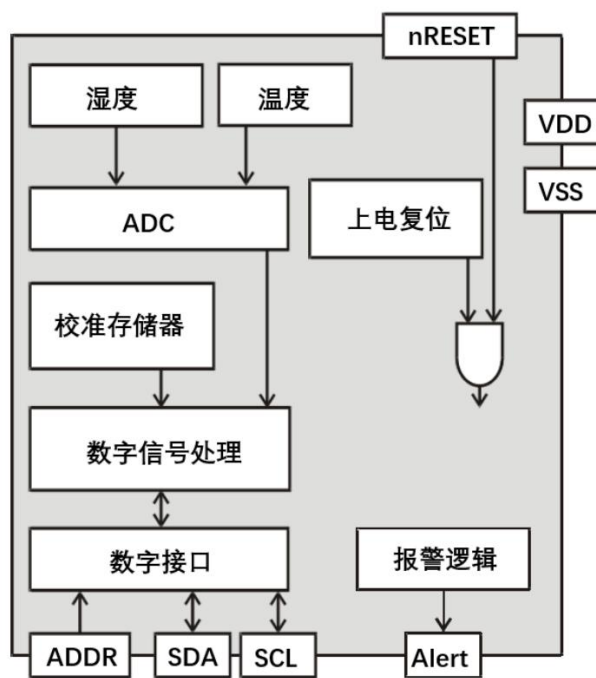


图 2 GXHT30 功能原理框图

11 型号说明及订购信息

订货编号说明:

GXHT30-T&R: GXHT30 表示产品型号, T&R 表示包装形式为卷带包装。

型号说明:

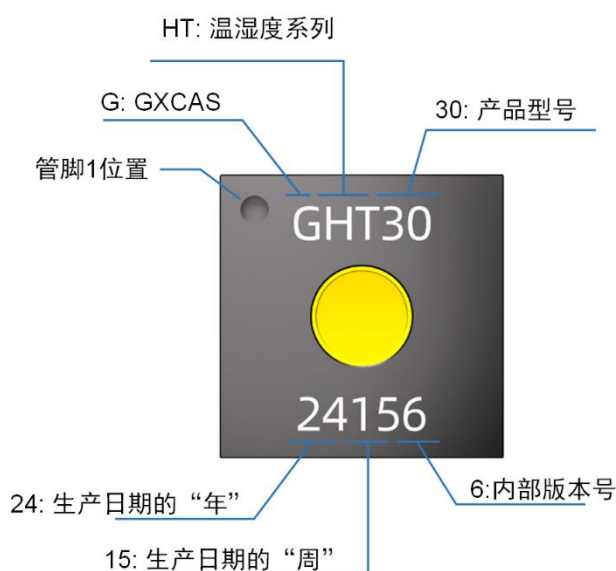
(1) GXHT30: GX 表示公司 GXCAS 的商标, 也可用 G 代表; HT 表示温湿度系列产品; 30: 表示芯片编号;

(2) GXHT30C: GX 表示公司 GXCAS 的商标, 也可用 G 代表; HT 表示温湿度系列产品; 30: 表示芯片编号;

C: 表示芯片贴有防尘透气膜, 该膜不可揭掉, 对芯片起到保护作用。

(3) GXHT30CF: GX 表示公司 GXCAS 的商标, 也可用 G 代表; HT 表示温湿度系列产品; 30: 表示芯片编号; CF: 表示芯片贴有防三防漆膜, 该膜在喷完三防漆后要揭掉。

GXHT30 丝印说明如下图所示:



订购信息:

订货编号	型号	封装信息	最小包装数量	备注
GXHT30-T&R	GXHT30	DFN8 2.5mm*2.5mm	2000	卷带包装
GXHT30C-T&R	GXHT30C	DFN8 2.5mm*2.5mm	2000	芯片带有防尘透气膜, 卷带包装
GXHT30CF-T&R	GXHT30CF	DFN8 2.5mm*2.5mm	2000	芯片带有可喷三防漆的膜, 卷带包装